



2018年11月9日

各位

会社名 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ
代表者名 代表取締役社長 味岡 桂三
コード番号 7173 東証第一部
問合せ先 経営企画部長 澁谷 浩
(TEL 03-5341-4301)

日本政策金融公庫と連携した海外サポートの実施について

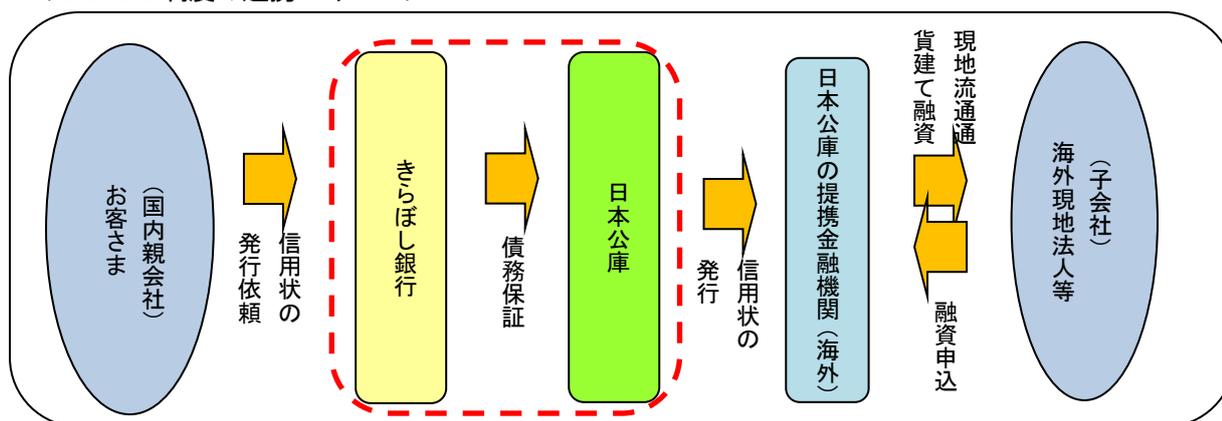
当社子会社の株式会社きらぼし銀行（頭取 渡邊 壽信、以下「きらぼし銀行」といいます。）は、株式会社日本政策金融公庫（総裁 田中 一穂、以下「日本公庫」といいます。）と連携した、「スタンドバイ・クレジット制度（以下、「SBLC制度」といいます。）」を活用し、ヒロセ電子システム株式会社（代表取締役 秋山 清）に対して海外現地法人の資金調達のサポートを実施しましたのでお知らせいたします。

「SBLC制度」は、中小企業・小規模事業者が海外現地法人等と共同で新たな事業活動等を行うために必要となる現地流通通貨建て資金の調達を支援する制度です。本制度利用により、海外現地法人等が事業活動で得た資金をそのまま返済原資に利用できることによる為替リスクの回避や、資金調達手段の多様化等を図ることが可能となります。

本件では、日本公庫がヒロセ電子システム株式会社の中国現地法人向けに、現地通貨建て債務を保証する信用状を発行（保証金額 1.8 百万人民元、円貨換算 30 百万円相当、※1 人民元＝16.5 円で換算）し、きらぼし銀行が日本公庫に債務保証を実施いたしました。東京都内での日本公庫連携による「SBLC制度」の適用は、今回が初めてとなります。

当社グループでは、今後も多様化する海外展開ニーズにお応えするべく、コンサルティング機能の充実を図り、中小企業の皆さまの海外ビジネスを積極的にサポートし、お客さまから常にファーストコールをいただける銀行を目指してまいります。

<SBLC制度の連携スキーム>



<制度適用先の概要>

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|
| 企業名 | ヒロセ電子システム株式会社 | 代表者 | 秋山 清 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南 1-9-6 | 業種 | 電気機械器具製造業 |
| 事業の概況 | | | |
| 医療機器、半導体製造装置、各種計測制御機器類のプリント基盤の実装・組立加工等を手掛ける。中国に3つの海外現地法人（無錫、東莞、香港）を有し、開発・設計から製造販売までの一貫生産体制を構築している。 | | | |

以上